



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 112

Row-to-Row Spacing: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 导针, 导针

产品特性

产品类型特性

适用于印刷电路板类型	子板
背板模块类型	中心
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

插拔配置	先通/后断
Number of Positions	112
行数	7
列数	16
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	直角
引导位置	左

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------



Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

信号特征

差分阻抗	100 Ω
------	-------

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

导轨硬件	带有
接合对准	带有
接合对准类型	导针, 导针
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.35 mm[.053 in]
--------------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

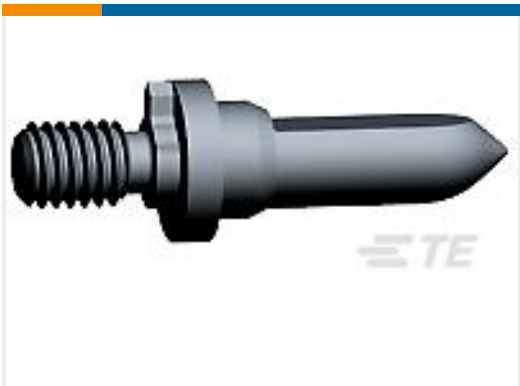


欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号 2302317-1
RA ASSY, 7 Row, Cent DP, MULTIGIG RT 2-S

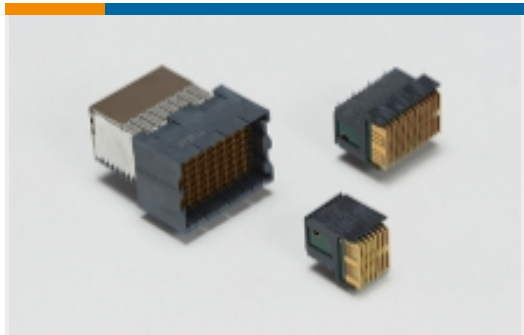


TE 产品编号 2302785-1
RA PLUG ASSY, 7ROW, CENTER, VPX, MG RT3

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R



背板引导硬件(11)



高速背板连接器(21)

客户还购买了



TE 产品编号20011957-01
TSYS03 TEMP SENSOR XDFN6 1.5X1.5MM I2C

TE 产品编号5-644456-0
20P MTA100 HDR ASSY (NARROW)

TE 产品编号146127-1
03 MODII HDR SRST B/A W/HD

TE 产品编号1-794079-1
24P MINI UMNL HDR W/O DH AU LF

TE 产品编号1-1986711-5
SCREWLESS, SW,15P,5.0 PCB

TE 产品编号1-2102061-1
Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 30 Au, TL

TE 产品编号1-5767005-1
MICT,495PLUG,152,ASSY,.025,REC

TE 产品编号282843-7
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 7P.1

TE 产品编号1-2176362-1
RQ 0402 51R1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MULTIGIG RT2-R, DC, SPACE VPX MODULE 16E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2286121-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2286121-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2286121-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Board-Level Interconnects for Rugged Embedded Computing Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本